



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司  
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

**SSOP-28**

文件名称:  
HG-SSOP28

文件编号:  
HGWXT-230013

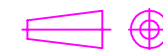
版本 VI.0

比例 1:1

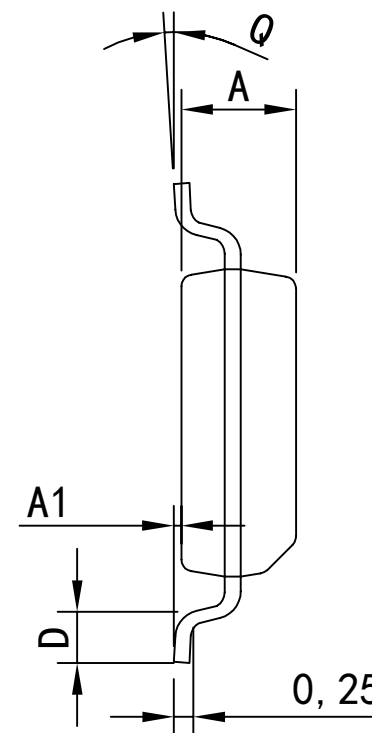
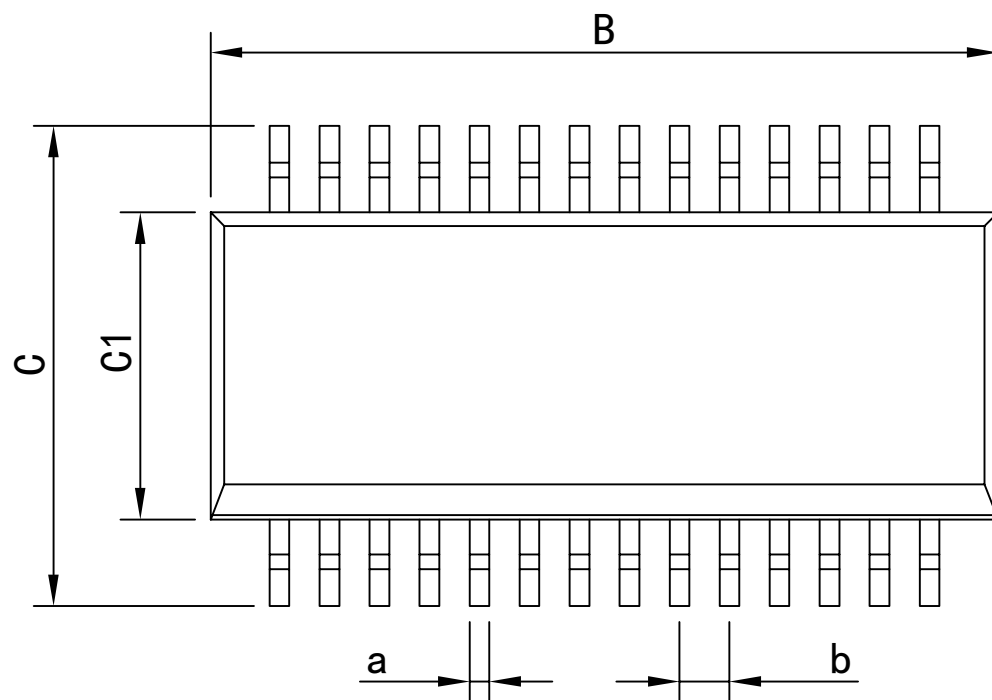
单位 mm

日期 2023-6-28

图纸幅面 A4



第一角法



UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	1.60	0.05	10.0	8.00	5.11	0.60	0°	0.25	0.65			
MAX	1.80	0.25	10.3	8.10	5.38	0.90	8°	0.38	BSC			